



The DNA of tech.®

# 10 MBd 高速光耦

# 节能，适用于低压微控制器、 I<sup>2</sup>C 和 SPI 总线系统



## 优点

10 MBd 集电极开路型光耦，供电电流低至 5 mA，电压范围 2.7 V 至 5.5 V

## 产品主要特性

- ✓ 单通道和双通道配置
- ✓ DIP-8、SMD-8 和 SOIC-8 封装可选
- ✓ 接通门限电流低，典型值为 2 mA
- ✓ 最大额定耐受隔离电压高达 5000 VRMS
- ✓ 隔离距离为 5 mm 至 10 mm



## 资源

应用说明:

[10 MBd 高速光耦设计指南](#)

[I<sup>2</sup>C 总线系统的光隔离器](#)

[光耦用作 SPI 总线系统的光隔离器](#)



订购样品



VOIH060A, VOIH063A



VOH260A, VOH263A, VOWH260A



联系我们

## 市场和应用



### 连接

- 通信移动基础设施
- 通信固定基础设施



### 消费电子

- 娱乐
- 家电



### 汽车

- 汽车电气化（电子动力总成）
- 交通



### 能源

- 发电和勘探
- 配送和管理
- 存储



### 工业

- 自动化和基础设施
- 驱动器和工具
- 家居和楼宇控制